

甘肃迈芯维LED封装趋势

产品名称	甘肃迈芯维LED封装趋势
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

封装行业发展趋势：

- 1) 封装产品小型化，向“轻、薄、短、小”方向发展。
- 2) 大功率化，车用LED灯、要求高光效、散热好。
- 3) 行业集中度进一步提高，市场竞争更加剧烈，这是必然趋势。
- 4) 高端市场将实现进口替代，技术研发优势企业，将迎来机遇。
- 5) 封装产品随应用场景的市场扩大而不断发展，前景看好